

令和5年度 京都実装技術研究会 第2回例会

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第2回例会として、リフロー炉の実演講習を実施します。皆様のご参加をお待ちしております。

◇ 開催日時 令和5年7月20日（木） 13:00 ~ 16:30
（応募多数の場合は、予備日7月21日にも開催します）

◇ 開催方式 会場参加（実演講習のため会場参加のみとなります）

◇ 会 場 京都府産業支援センター 1階 企業連携技術開発室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）

◇ 内 容

「リフロー炉 実演講習」

実装技研 河合 一男 様 アントム株式会社 浅野 光一 様

1. 温度プロファイルの作成

*上下ヒーターの使い分け、*プリヒートの長い温度プロファイル（JEITA）、
*プリヒートの短い温度プロファイル、*下部ヒーターの活用、*濡れ広がり性

2. ディスクリート部品のリフロー

3. 耐熱性の低い部品（フロー部品）のリフロー化

4. その他

※講習後は懇親会も開催します(会費は研究会より一部補助あり)

◇ 定 員 10名程度

◇ 参加費 会員：無料 非会員：10,000円
（研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。年会費20,000円/社）

◇ 申込締切 令和5年7月18日（火）まで
※懇親会にご参加される場合は7月13日（木）までにお申し込みください。

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係 宛
(jisso@kptc.jp 又は FAX 075-315-9497)

令和5年度 京都実装技術研究会 第2回例会申込書

会社名		
所在地		
連絡担当者	所属・役職	
	氏名	
	E-mail	
	電話番号	
参加者	所属・役職	氏名
懇親会	<input type="checkbox"/> 参加する <input type="checkbox"/> 参加しない	

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。